

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices –

Part 2-4: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Adaptation dimensions for subracks or chassis applicable in cabinets or racks in accordance with IEC 60297-3-100 (19 in)

Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques –

Partie 2-4: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Dimensions d'adaptation des bacs ou des châssis, applicables dans les baies ou les bâtis, conformément à la CEI 60297-3-100 (19 pouces)



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch
Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch
Tél.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices –

Part 2-4: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Adaptation dimensions for subracks or chassis applicable in cabinets or racks in accordance with IEC 60297-3-100 (19 in)

Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques –

Partie 2-4: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Dimensions d'adaptation des bacs ou des châssis, applicables dans les baies ou les bâtis, conformément à la CEI 60297-3-100 (19 pouces)

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

N

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope and object.....	6
2 Normative references	6
3 Arrangement overview (Figure 1) and definitions	7
4 Dimensions for adaptor flanges of the specific metric subracks or chassis (suitable only where $W_{S1} = 425$ mm) mountable into 19 in cabinets or racks.....	8
4.1 General.....	8
4.2 Dimensions for mounting holes arrangements on the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis.....	8
4.3 Dimensions for mounting holes arrangements on the adaptor flanges, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis.....	10
Bibliography.....	14
Figure 1 – Arrangement overview – Adaptation of specific subracks (aperture width for plug-in units: $W_{S1} = 425$ mm, $85 \times 5,0$ mm) of IEC 60917-2-4 into cabinets of IEC 60297-3-100	7
Figure 2 – Mounting hole arrangements of the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis.....	8
Figure 3 – Dimensions of mounting hole positions of the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis	9
Figure 4 – Mounting hole arrangements on the adaptor flanges, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis	11
Figure 5 – Dimensions of mounting holes positions of the adaptor flanges, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis.....	12
Table 1 – Dimensions of mounting holes positions of the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis	10
Table 2 – Dimensions of mounting holes positions of the adaptor flange, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis.....	13

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MODULAR ORDER FOR THE DEVELOPMENT
OF MECHANICAL STRUCTURES
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES –****Part 2-4: Sectional specification –
Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice –
Adaptation dimensions for subracks or chassis applicable in cabinets
or racks in accordance with IEC 60297-3-100 (19 in)**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60917-2-4 has been prepared by subcommittee 48D: Mechanical structures for electronic equipment, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48D/420/FDIS	48D/424/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

A list of all parts of IEC 60917 series, under the general title *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

The IEC 60917 series of standards provides definitions of mechanical structure and dimensions for metric cabinets, racks, subracks, chassis and plug-in units based on metric modular ordered dimensions. The later developed IEC 60917 series of standards, compared to IEC 60297, provides more logical design practices based on metric dimensioning.

The IEC 60297 series of standards also define structures and interface dimensions for 19 in cabinets, racks and their compatible subracks and chassis. Because of the longer history of the IEC 60297 series of standards and their applications, the combination of 19 in based cabinets, racks, subracks and chassis are broadly applied for all industrial electronic fields in the world.

Requests for combined applications with both mechanical structures, the IEC 60917 series (metric standard) and the IEC 60297 series (19 in standard), resulted in requirements to mount metric subracks or chassis into 19 in standard cabinets or racks and, vice versa, 19 in subracks or chassis into metric cabinets or racks.

To cope with the requirements and needs, it is required to develop definitions for appropriate adaptation dimensions of flanges for metric or 19 in subracks or chassis to mount them into cabinets or racks in accordance with 19 in or metric standard. And the definitions of adaptation dimensions bring economical solutions for installations of electronic equipment into existing cabinets or racks. Further, they provide guidance to electro-mechanical designers to develop systems suitable to be mounted into both IEC standard series flexibly.

To meet such market needs, this standard defines adaptation dimensions for metric subracks or chassis applicable for 19 in cabinets or racks. (Dimensions for the applications, where 19 in subracks or chassis are mounted on metric cabinets or racks, are defined in a separate standard, i.e. IEC 60297-3-106.)

MODULAR ORDER FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES –

Part 2-4: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Adaptation dimensions for subracks or chassis applicable in cabinets or racks in accordance with IEC 60297-3-100 (19 in)

1 Scope and object

This part of IEC 60917 specifies dimensions for mounting flanges of metric subracks or chassis that are to be mounted into 19 in cabinets or racks.

Additional dimensions for subracks or chassis are according to the IEC 60917 series, and for 19 in cabinets or racks to the IEC 60297 series.

EMC, seismic climatic and environmental requirements and tests, are defined in the IEC 61587 series.

The drawings used in this standard are not intended to indicate product design, only the specific dimensions that shall be used.

The terminology used complies with IEC 60917-1.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60297 (all parts), *Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series*

IEC 60297-3-100, *Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series – Part 3-100: Basic dimensions of front panels, subracks, chassis, racks and cabinets*

IEC 60297-3-106, *Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series – Part 3-106: Adaptation dimensions for subracks and chassis applicable to metric cabinets or racks in accordance with IEC 60917-2-1*

IEC 60917 (all parts), *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practice*

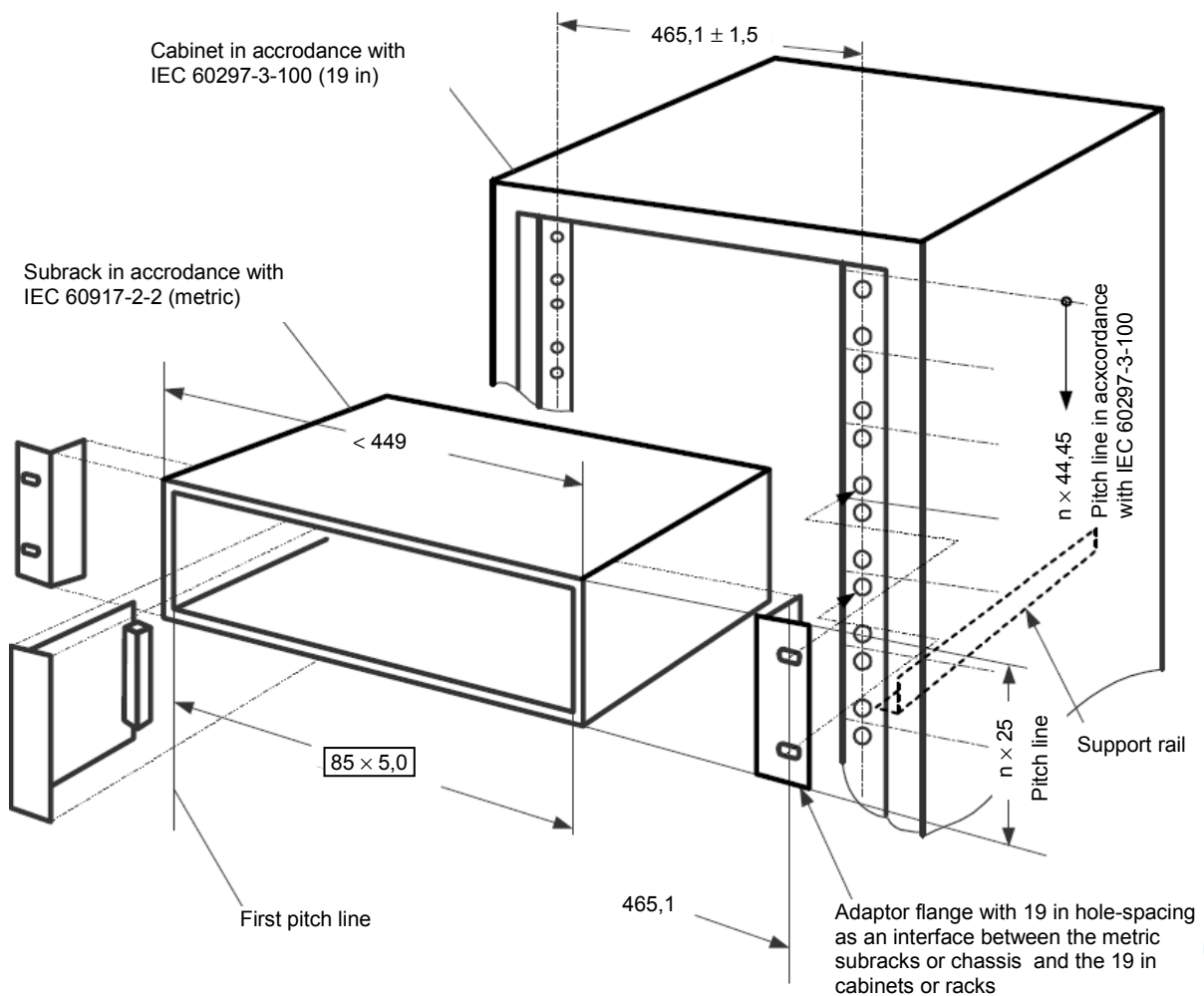
IEC 60917-2-2, *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices – Part 2: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Section 2: Detail specification – Dimensions for subracks, chassis, backplanes, front panels and plug-in units*

3 Arrangement overview (Figure 1) and definitions

This standard defines dimensions for adaptor flanges suitable for metric subracks or chassis (aperture width for plug-in units: $W_{S1} = 425 \text{ mm}$, $85 \times 5,0 \text{ mm}$) that are applicable for mounting into 19 in cabinets or racks.

Dimensions for applications where 19 in subracks or chassis are to be mounted into metric cabinets or racks are defined in a separate standard (IEC 60297-3-106).

All other dimensions are in compliance with the IEC 60917 series (metric standard) and IEC 60297 series (19 in standard).



IEC 458/10

Dimensions in mm

**Figure 1 – Arrangement overview –
Adaptation of specific subracks (aperture width for plug-in units:
 $W_{S1} = 425 \text{ mm}$, $85 \times 5,0 \text{ mm}$) of IEC 60917-2-4 into cabinets of IEC 60297-3-100**

4 Dimensions for adaptor flanges of the specific metric subracks or chassis (suitable only where $W_{S1} = 425 \text{ mm}$) mountable into 19 in cabinets or racks

4.1 General

Dimensions for mounting holes arrangements on the flanges are arranged by the two mounting layouts in the cabinets:

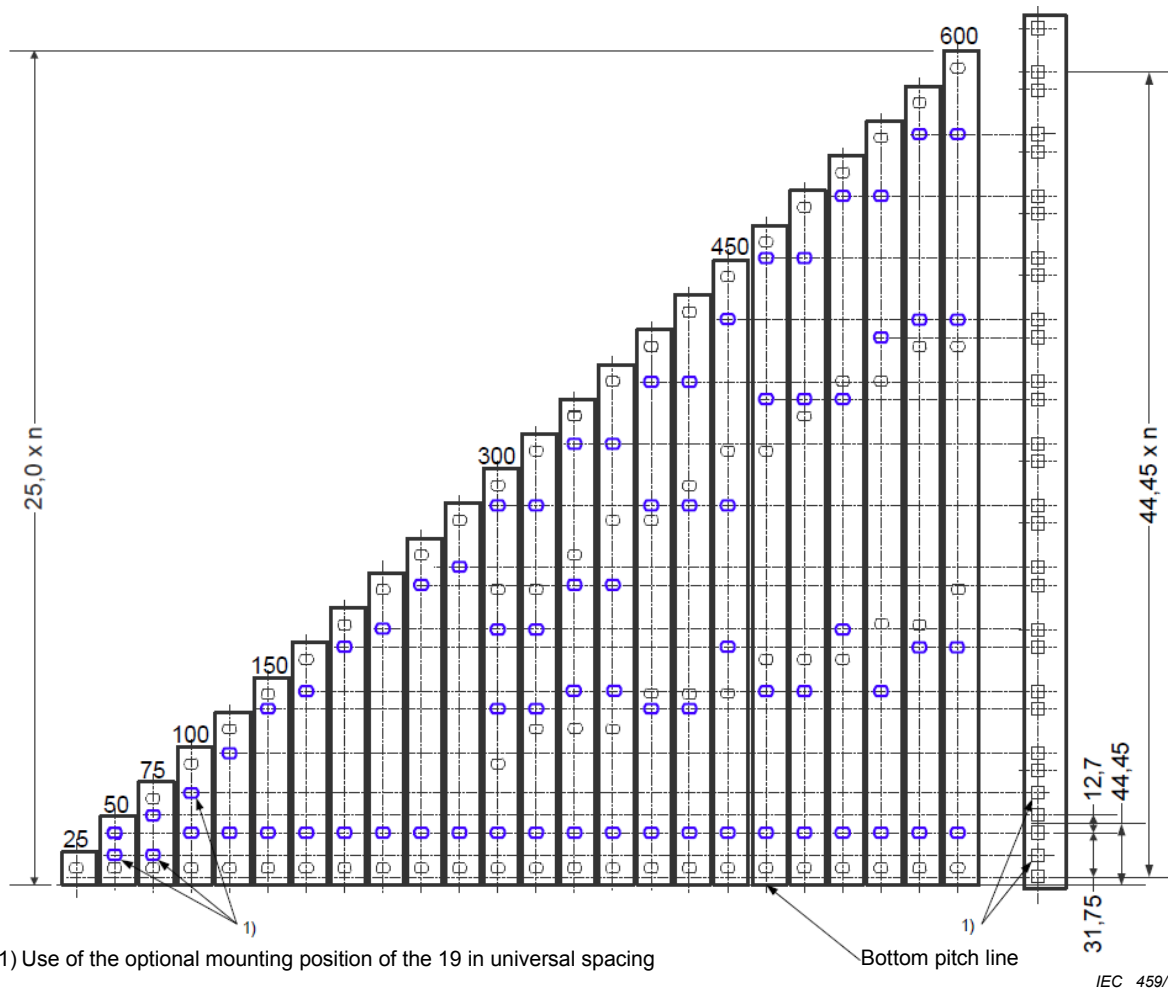
- a) Mounting layout referred to the pitch lines of the metric subracks or chassis, and
- b) Mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis.

4.2 Dimensions for mounting holes arrangements on the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis

Figure 2 shows the mounting holes arrangements on the adaptor flanges.

Figure 3 and Table 1 show detailed dimensions of mounting holes positions of the adaptor flange.

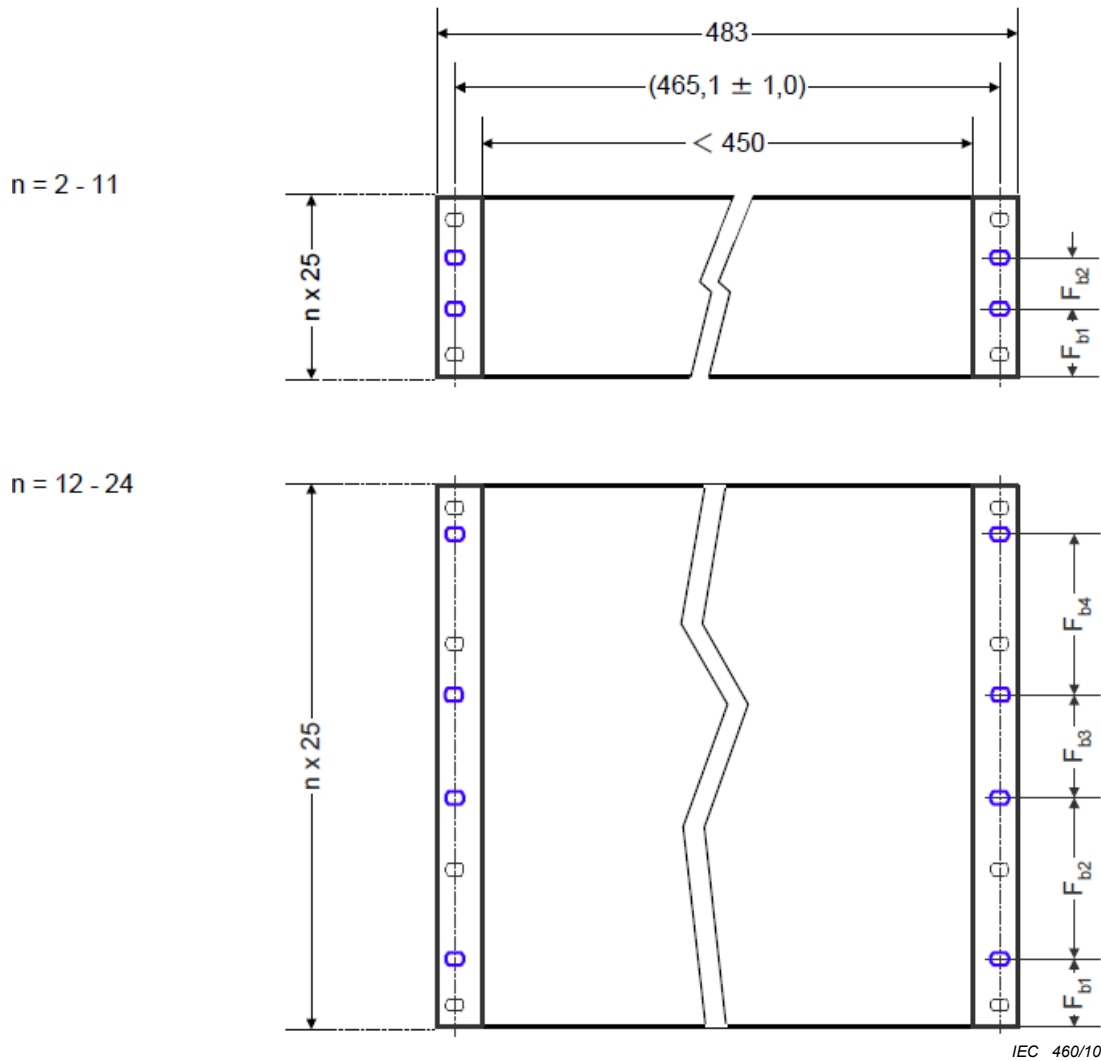
This mounting layout may be recommended for existing subracks or chassis with their support rails utilized.



Dimensions in mm

Figure 2 – Mounting hole arrangements of the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis

Flange height: $n \times 25$



IEC 460/10

Dimensions in mm

Figure 3 – Dimensions of mounting hole positions of the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis

Table 1 – Dimensions of mounting holes positions of the adaptor flanges, mounting layout referred to the bottom pitch lines of the metric subracks or chassis

Dimensions in mm

System units n × SU	F_{b1} ± 0,4	F_{b2} ± 0,4	F_{b3} ± 0,4	F_{b4} ± 0,4
1SU 25	–	–	–	–
2SU 50	21,83 ^a	15,88	–	–
3SU 75	21,83 ^a	28,56	–	–
4SU 100	37,70	28,56	–	–
5SU 125	37,70	57,15 ^a	–	–
6SU 150	37,70	88,90	–	–
7SU 175	37,70	101,60	–	–
8SU 200	37,70	133,35	–	–
9SU 225	37,70	146,05	–	–
10SU 250	37,70	177,80	–	–
11SU 275	37,70	190,50	–	–
12SU 300	37,70	88,90	57,15	88,90
13SU 325	37,70	88,90	57,15	88,90
14SU 350	37,70	101,60	76,20	101,60
15SU 375	37,70	101,60	76,20	101,60
16SU 400	37,70	88,90	146,05	88,90
17SU 425	37,70	88,90	146,05	88,90
18SU 450	37,70	133,35	101,60	133,35
19SU 475	37,70	101,60	209,55	101,60
20SU 500	37,70	101,60	209,55	101,60
21SU 525	37,70	146,05	165,10	146,05
22SU 550	37,70	101,60	254,00	101,60
23SU 575	37,70	133,35	234,95	133,35
24SU 600	37,70	133,35	234,95	133,35

^a Use of the optional mounting position of the 19 in universal spacing.

4.3 Dimensions for mounting holes arrangements on the adaptor flanges, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis

Figure 4 shows the mounting holes arrangements on the adaptor flanges.

Figure 5 and Table 2 show detailed dimensions of mounting holes positions of the adaptor flanges.

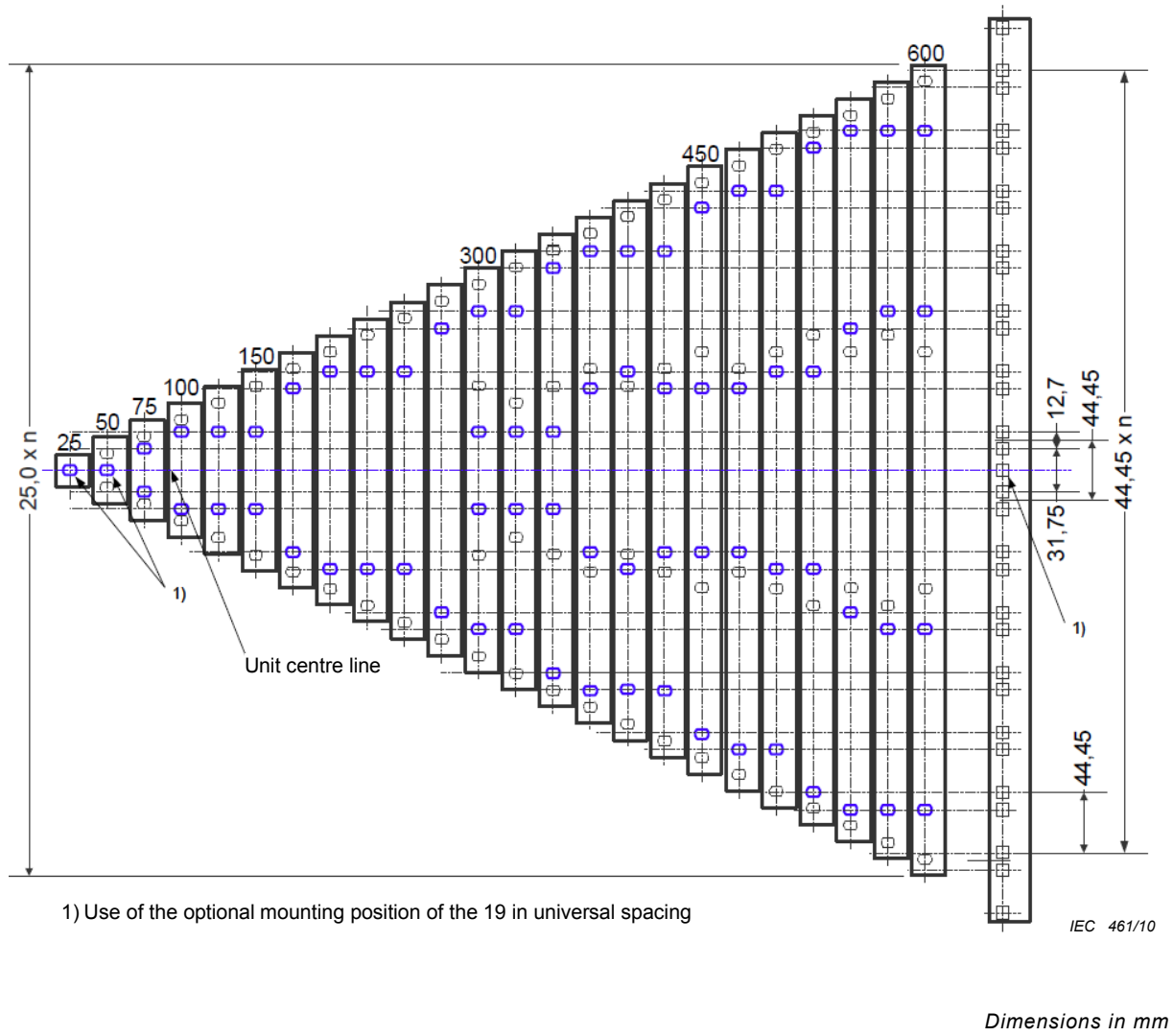
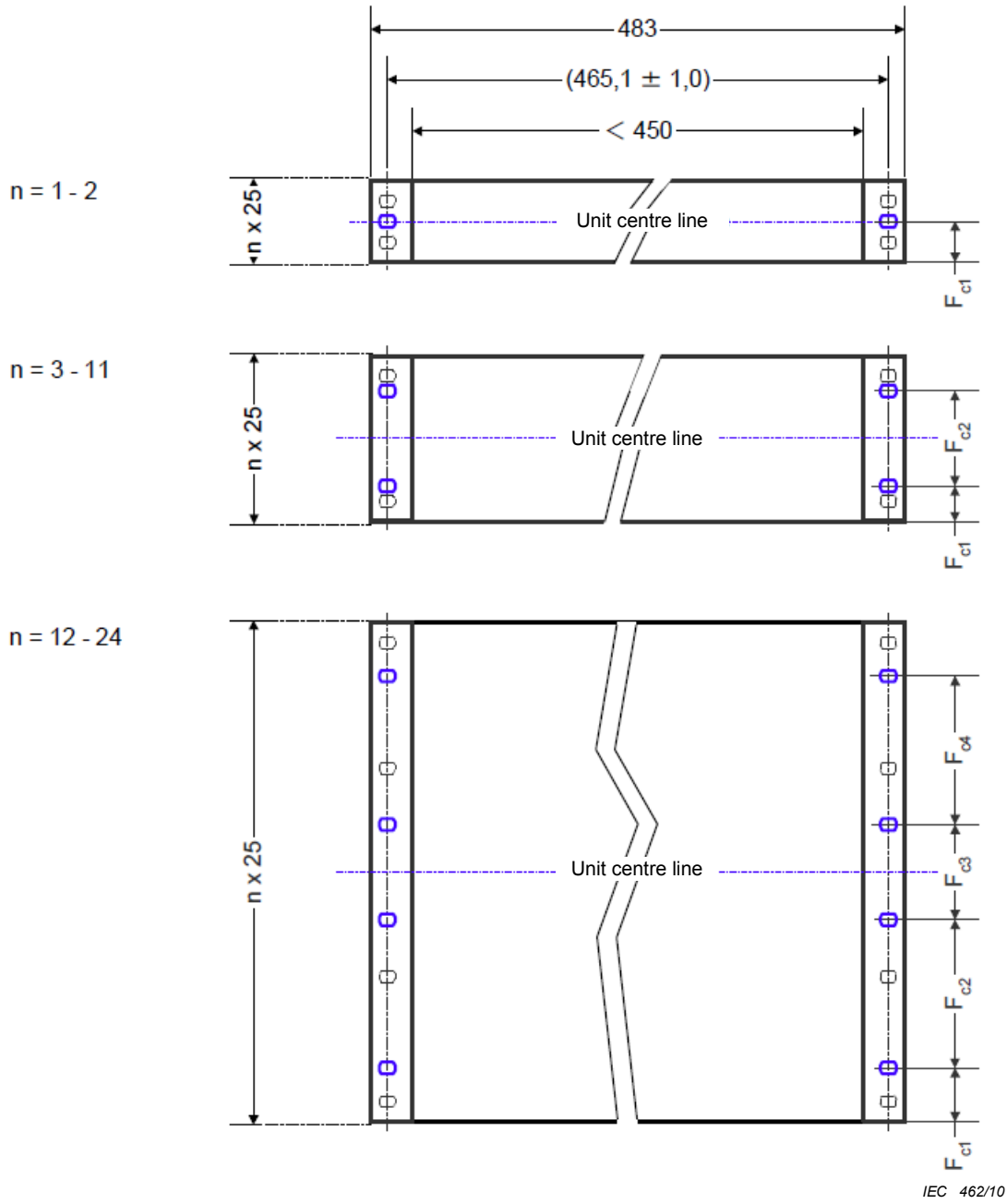


Figure 4 – Mounting hole arrangements on the adaptor flanges, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis

Flange height: $n \times 25$



Dimensions in mm

Figure 5 – Dimensions of mounting holes positions of the adaptor flanges, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis

Table 2 – Dimensions of mounting holes positions of the adaptor flange, mounting layout referred to the unit centre lines of the metric subracks or chassis

Dimensions in mm

System units n × SU	F_{c1} ± 0,4	F_{c2} ± 0,4	F_{c3} ± 0,4	F_{c4} ± 0,4
1SU 25	12,0 ^a	–	–	–
2SU 50	24,5 ^a	–	–	–
3SU 75	21,13	31,75	–	–
4SU 100	20,93	57,15	–	–
5SU 125	33,43	57,15	–	–
6SU 150	45,93	57,15	–	–
7SU 175	26,68	120,65	–	–
8SU 200	26,48	146,05	–	–
9SU 225	38,98	146,05	–	–
10SU 250	51,48	146,05	–	–
11SU 275	32,23	209,55	–	–
12SU 300	32,03	88,90	57,15	88,90
13SU 325	44,53	88,90	57,15	88,90
14SU 350	25,28	120,65	57,15	120,65
15SU 375	25,08	101,60	120,65	101,60
16SU 400	37,58	88,90	146,05	88,90
17SU 425	50,08	101,60	120,65	101,60
18SU 450	30,83	133,35	120,65	133,35
19SU 475	30,63	146,05	120,65	146,05
20SU 500	43,13	133,35	146,05	133,35
21SU 525	23,88	165,10	146,05	165,10
22SU 550	23,68	146,05	209,55	146,05
23SU 575	38,18	133,35	234,95	133,35
24SU 600	48,68	133,35	234,95	133,35

^a Use of the optional mounting position of the 19 in universal spacing.

Bibliography

IEC 60297-3-101, *Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series – Part 3-101: Subracks and associated plug-in units*

IEC 60917-1, *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practice – Part 1: Generic standard*

IEC 60917-2-1, *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices – Part 2: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Section 1: Detail specification – Dimensions for cabinets and racks*

IEC 61587-1, *Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 60297 – Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis*

IEC 61587-2, *Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 60297 – Part 2: Seismic tests for cabinets and racks*

IEC 61587-3 *Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 60297 – Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets, racks and subracks*

LICENSED TO MECON LIMITED - RANCHI/BANGALORE.
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	17
INTRODUCTION.....	19
1 Domaine d'application et objet.....	20
2 Références normatives.....	20
3 Vue d'ensemble de la disposition (Figure 1) et définitions.....	21
4 Dimensions des brides de raccord des bacs ou des châssis spécifiques dimensionnés selon le système métrique (valable uniquement lorsque $W_{S1} = 425$ mm), destinés à être montés dans des baies ou des bâtis de 19 pouces	22
4.1 Généralités.....	22
4.2 Dimensions de la répartition des trous de montage sur les brides de raccord, disposition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique	22
4.3 Dimensions de la répartition des trous de montage sur les brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique.....	25
Bibliographie.....	29
 Figure 1 – Vue d'ensemble de la disposition – Adaptation de bacs spécifiques (largeur d'ouverture pour les unités enfichables: $W_{S1} = 425$ mm, $85 \times 5,0$ mm) de la CEI 60917-2-4 dans des baies de la CEI 60297-3-100	21
Figure 2 – Répartition des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique	23
Figure 3 – Dimensions de la répartition des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique.....	24
Figure 4 – Répartition des trous de montage sur les brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique	26
Figure 5 – Répartition des positions des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique	27
 Tableau 1 – Dimensions des positions des trous de montage des brides de raccord, répartition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique.....	25
Tableau 2 – Répartition des positions des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique	28

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**ORDRE MODULAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES STRUCTURES MÉCANIQUES
POUR LES INFRASTRUCTURES ÉLECTRONIQUES –****Partie 2-4: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination
pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Dimensions
d'adaptation des bacs ou des châssis, applicables dans les baies ou
les bâtis, conformément à la CEI 60297-3-100 (19 pouces)**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60917-2-4 a été établie par le sous-comité 48D: Structures mécaniques pour équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48D/420/FDIS	48D/424/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60917, présentées sous les titre général *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La série de normes CEI 60917 donne des définitions relatives à la structure mécanique et aux dimensions des baies, des bâtis, des bacs, des châssis et des unités enfichables dimensionnés selon le système métrique. La série CEI 60917, plus récente que la série CEI 60297, fournit des pratiques de conception plus logiques, basées sur un dimensionnement selon le système métrique.

Les normes de la série CEI 60297 définissent également les structures et les dimensions d'interface des baies et des bâtis de 19 pouces, et de leurs bacs et châssis compatibles. Du fait de l'historique plus conséquent de l'élaboration de la série de normes CEI 60297 et de leurs applications, la combinaison de baies, de bâtis, de bacs et de châssis de 19 pouces est largement utilisée pour tous les domaines de l'électronique industrielle à travers le monde.

Les demandes d'applications combinées des deux structures mécaniques, la série CEI 60917 (selon le système métrique) et la série CEI 60297 (selon le standard 19 pouces), ont entraîné des exigences relatives au montage des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique dans des baies ou des bâtis de 19 pouces et, vice versa, des bacs ou des châssis de 19 pouces dans des baies ou des bâtis dimensionnés selon le système métrique.

Afin de faire face aux exigences et aux besoins, il est nécessaire d'établir des définitions pour les dimensions d'adaptation appropriées des brides pour les bacs ou les châssis dimensionnés selon le système métrique ou de 19 pouces, pour leur montage dans des baies ou des bâtis, conformément au standard 19 pouces ou selon le système métrique. De plus, les définitions des dimensions permettant l'adaptation apportent des solutions économiques pour l'installation d'équipements électroniques dans des baies ou des bâtis existants. Par ailleurs, elles fournissent des lignes directrices aux concepteurs de systèmes électromécaniques, afin qu'ils puissent élaborer de façon flexible des systèmes pouvant être montés selon les deux séries de normes CEI.

Afin de satisfaire à de tels besoins du marché, la présente norme définit les dimensions permettant l'adaptation des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique, applicables aux baies ou aux bâtis de 19 pouces. (Les dimensions des applications dans lesquelles les bacs ou les châssis de 19 pouces doivent être montés sur des baies ou des bâtis dimensionnés selon le système métrique, sont définies dans une norme distincte, la CEI 60297-3-106.)

ORDRE MODULAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES MÉCANIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES ÉLECTRONIQUES –

Partie 2-4: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Dimensions d'adaptation des bacs ou des châssis, applicables dans les baies ou les bâtis, conformément à la CEI 60297-3-100 (19 pouces)

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60917 spécifie les dimensions des brides de montage des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique, qui sont destinés à être montés dans des baies ou des bâtis de 19 pouces.

Les dimensions supplémentaires des bacs ou des châssis sont conformes à la série CEI 60917 et, pour les baies ou les bâtis de 19 pouces, à la série CEI 60297.

Les exigences et les essais de CEM, sismiques, climatiques et environnementaux, sont définis dans la série CEI 61587.

Les dessins utilisés dans la présente norme ne sont pas destinés à indiquer la conception du produit, mais uniquement les dimensions spécifiques qui doivent être utilisées.

La terminologie utilisée est conforme à la CEI 60917-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60297 (toutes les parties), *Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces)*

CEI 60297-3-100, *Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) – Partie 3-100: Dimensions de base des panneaux avant, des bacs, des châssis, des bâtis et des baies*

CEI 60297-3-106, *Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) – Partie 3-106: Dimensions d'adaptation des bacs et des châssis, applicables aux baies ou aux bâtis dimensionnés selon le système métrique, conformément à la CEI 60917-2-1*

CEI 60917 (toutes les parties), *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques*

CEI 60917-2-2, *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Section 2:*

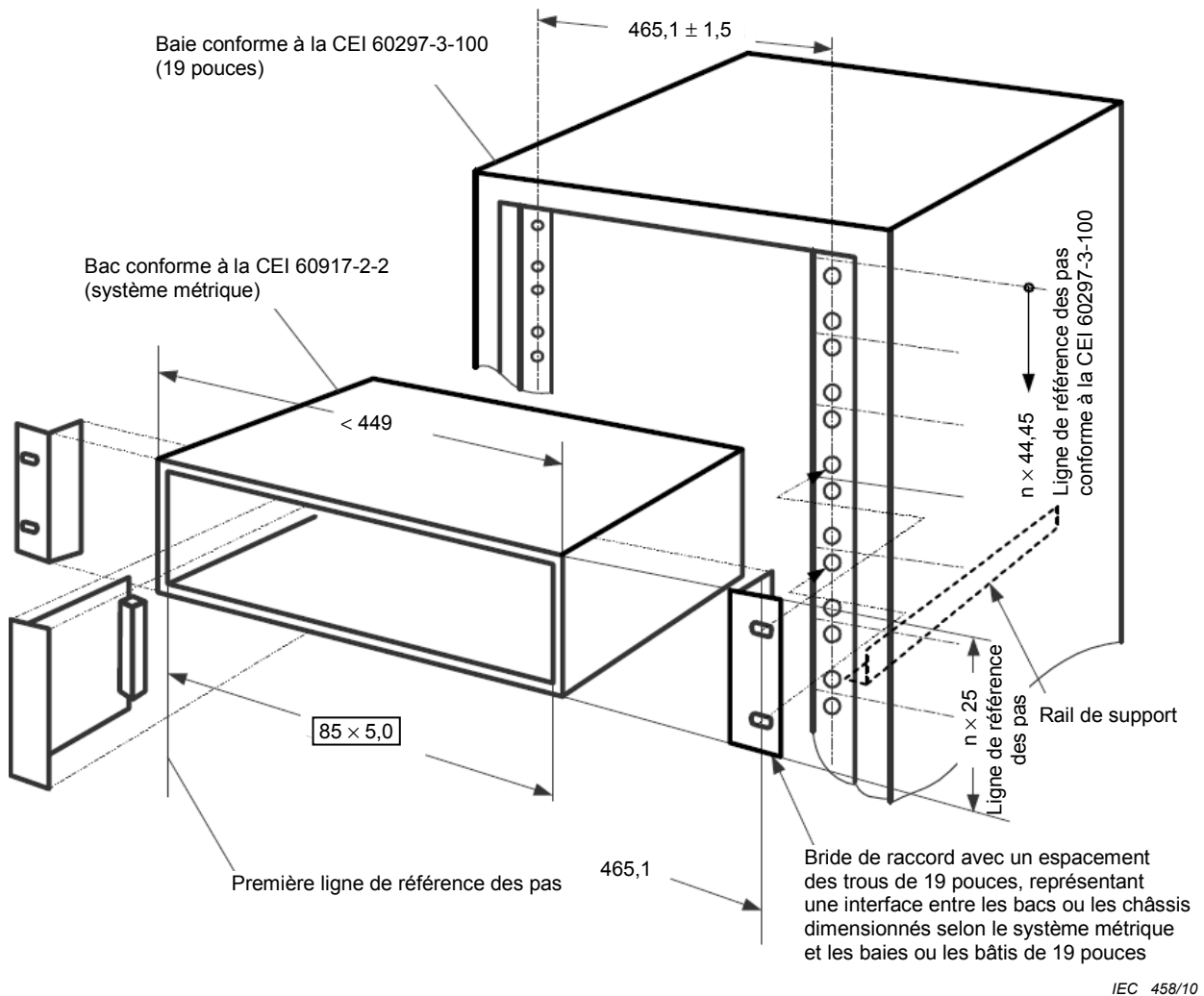
Spécification particulière – Dimensions pour bacs, châssis, fonds de paniers, faces avant et unités enfichables

3 Vue d'ensemble de la disposition (Figure 1) et définitions

La présente norme définit les dimensions des brides de raccord adaptées aux bacs ou aux châssis dimensionnés selon le système métrique (largeur d'ouverture pour les unités enfichables: $W_{S1} = 425 \text{ mm}$, $85 \times 5,0 \text{ mm}$), qui sont applicables au montage dans des baies ou des bâtis de 19 pouces.

Les dimensions des applications dans lesquelles les bacs ou les châssis de 19 pouces doivent être montés dans des baies ou des bâtis dimensionnés selon le système métrique, sont définies dans une norme distincte (CEI 60297-3-106).

Toutes les autres dimensions sont conformes à la série CEI 60917 (selon le système métrique) et à la série CEI 60297 (selon le standard 19 pouces).



Dimensions en mm

**Figure 1 – Vue d'ensemble de la disposition –
Adaptation de bacs spécifiques (largeur d'ouverture pour les unités enfichables:
 $W_{S1} = 425 \text{ mm}$, $85 \times 5,0 \text{ mm}$) de la CEI 60917-2-4 dans des baies de la CEI 60297-3-100**

4 Dimensions des brides de raccord des bacs ou des châssis spécifiques dimensionnés selon le système métrique (valable uniquement lorsque $W_{S1} = 425$ mm), destinés à être montés dans des baies ou des bâtis de 19 pouces

4.1 Généralités

Les dimensions permettant la répartition des trous de montage sur les brides sont imposées par les deux dispositifs de montage dans les baies:

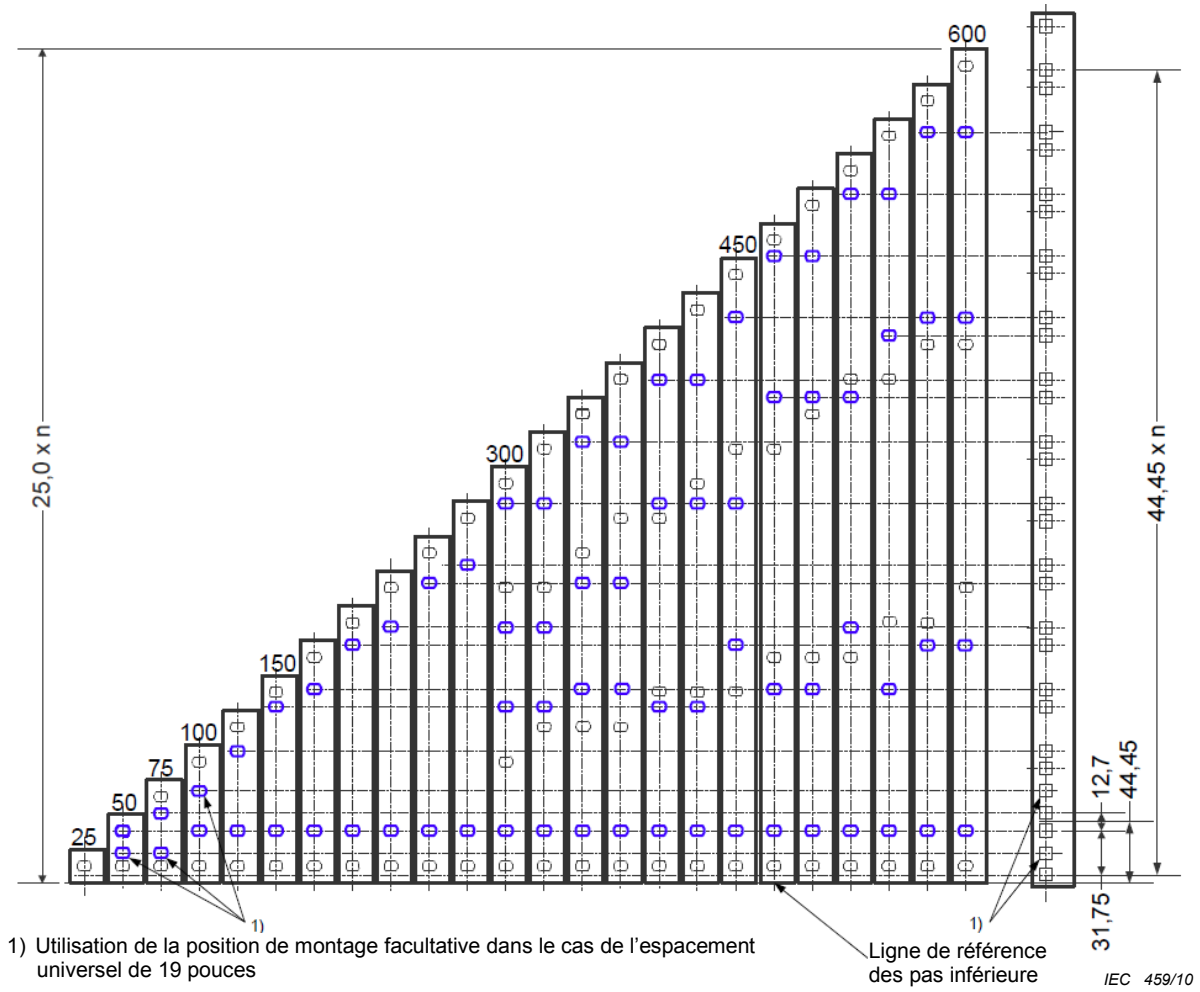
- a) Installation de montage par rapport aux lignes de référence des pas des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique, et
- b) Installation de montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique.

4.2 Dimensions de la répartition des trous de montage sur les brides de raccord, disposition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique

La Figure 2 présente la répartition des trous de montage sur les brides de raccord.

La Figure 3 et le Tableau 1 présentent les dimensions détaillées des positions des trous de montage des brides de raccord.

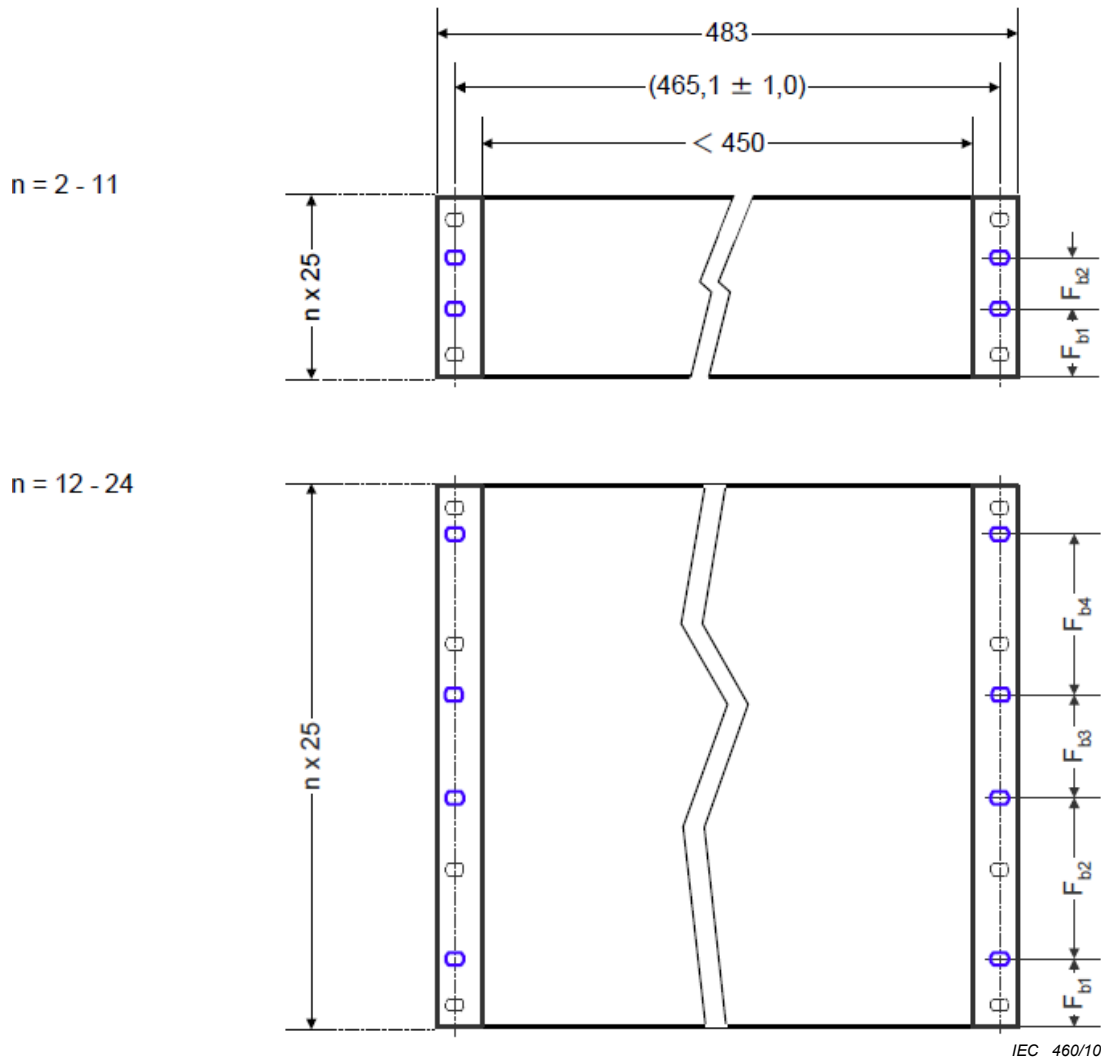
Cette disposition de montage peut être recommandée pour les bacs ou châssis existants, avec leurs rails de support utilisés.



Dimensions en mm

Figure 2 – Répartition des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique

Hauteur de bride: $n \times 25$



Dimensions en mm

Figure 3 – Dimensions de la répartition des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique

Tableau 1 – Dimensions des positions des trous de montage des brides de raccord, répartition du montage par rapport aux lignes de référence des pas inférieures des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique

Dimensions en mm

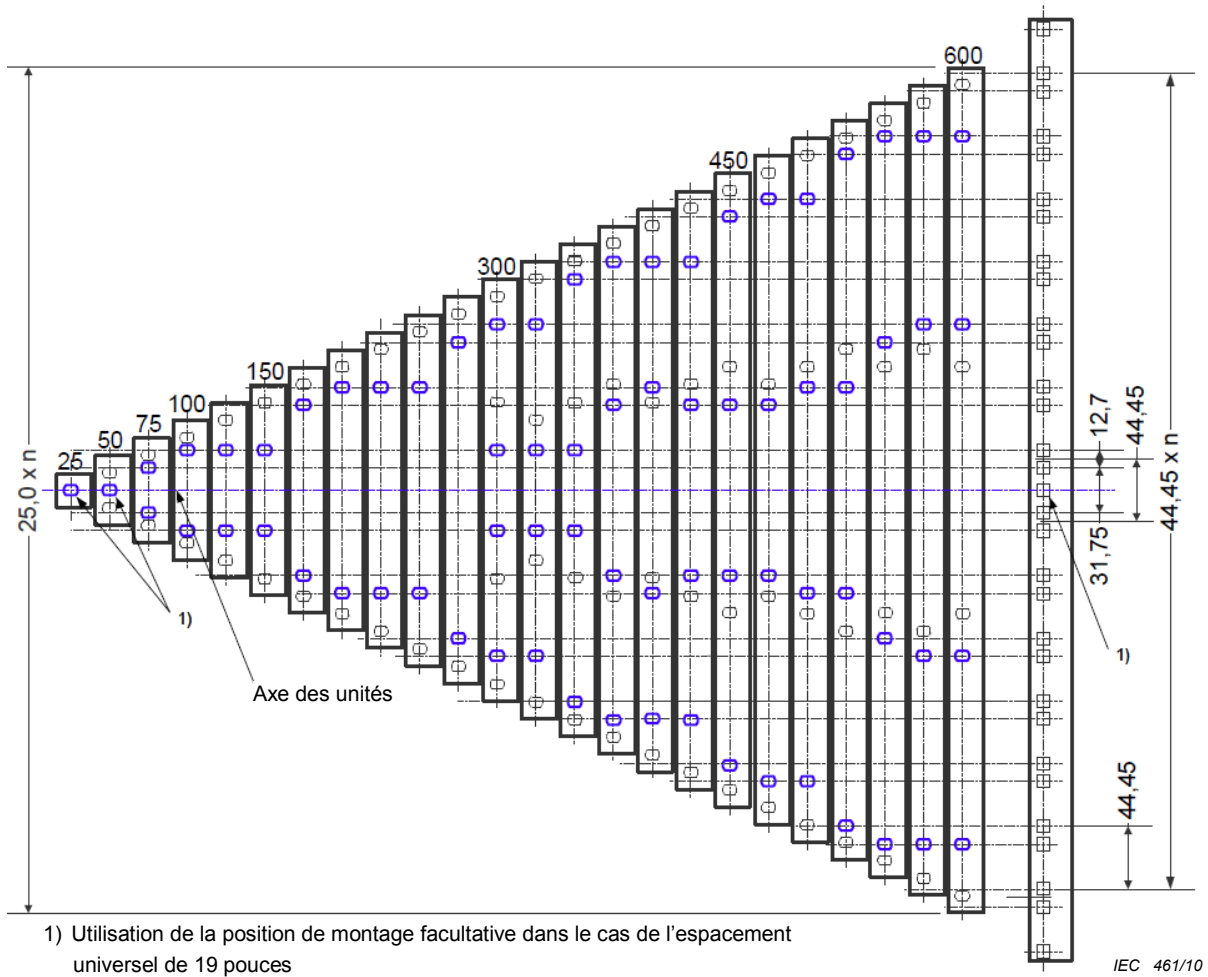
Unités du système $n \times SU$	$F_{b1} \pm 0,4$	$F_{b2} \pm 0,4$	$F_{b3} \pm 0,4$	$F_{b4} \pm 0,4$
1SU 25	–	–	–	–
2SU 50	21,83 ^a	15,88	–	–
3SU 75	21,83 ^a	28,56	–	–
4SU 100	37,70	28,56	–	–
5SU 125	37,70	57,15 ^a	–	–
6SU 150	37,70	88,90	–	–
7SU 175	37,70	101,60	–	–
8SU 200	37,70	133,35	–	–
9SU 225	37,70	146,05	–	–
10SU 250	37,70	177,80	–	–
11SU 275	37,70	190,50	–	–
12SU 300	37,70	88,90	57,15	88,90
13SU 325	37,70	88,90	57,15	88,90
14SU 350	37,70	101,60	76,20	101,60
15SU 375	37,70	101,60	76,20	101,60
16SU 400	37,70	88,90	146,05	88,90
17SU 425	37,70	88,90	146,05	88,90
18SU 450	37,70	133,35	101,60	133,35
19SU 475	37,70	101,60	209,55	101,60
20SU 500	37,70	101,60	209,55	101,60
21SU 525	37,70	146,05	165,10	146,05
22SU 550	37,70	101,60	254,00	101,60
23SU 575	37,70	133,35	234,95	133,35
24SU 600	37,70	133,35	234,95	133,35

^a Utilisation de la position de montage facultative dans le cas de l'espacement universel de 19 pouces.

4.3 Dimensions de la répartition des trous de montage sur les brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique

La Figure 4 présente la répartition des trous de montage sur les brides de raccord.

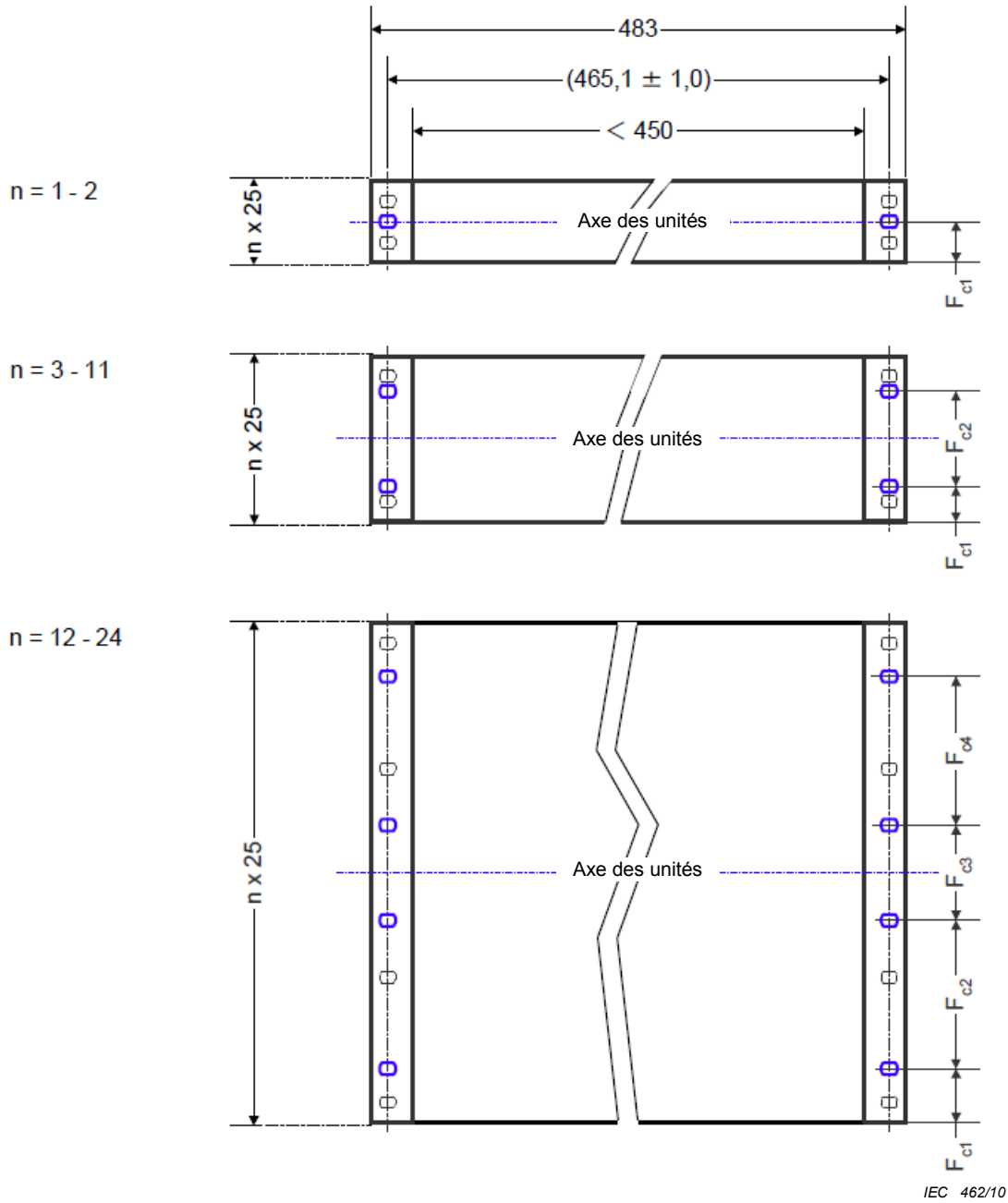
La Figure 5 et le Tableau 2 présentent les dimensions détaillées des positions des trous de montage des brides de raccord.



Dimensions en mm

Figure 4 – Répartition des trous de montage sur les brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis dimensionnés selon le système métrique

Hauteur de bride: $n \times 25$



Dimensions en mm

Figure 5 – Répartition des positions des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis

Tableau 2 – Répartition des positions des trous de montage des brides de raccord, disposition du montage par rapport aux axes des bacs ou des châssis

Dimensions en mm

Unités du système n × SU	F _{c1} ± 0,4	F _{c2} ± 0,4	F _{c3} ± 0,4	F _{c4} ± 0,4
1SU 25	12,0 ^a	–	–	–
2SU 50	24,5 ^a	–	–	–
3SU 75	21,13	31,75	–	–
4SU 100	20,93	57,15	–	–
5SU 125	33,43	57,15	–	–
6SU 150	45,93	57,15	–	–
7SU 175	26,68	120,65	–	–
8SU 200	26,48	146,05	–	–
9SU 225	38,98	146,05	–	–
10SU 250	51,48	146,05	–	–
11SU 275	32,23	209,55	–	–
12SU 300	32,03	88,90	57,15	88,90
13SU 325	44,53	88,90	57,15	88,90
14SU 350	25,28	120,65	57,15	120,65
15SU 375	25,08	101,60	120,65	101,60
16SU 400	37,58	88,90	146,05	88,90
17SU 425	50,08	101,60	120,65	101,60
18SU 450	30,83	133,35	120,65	133,35
19SU 475	30,63	146,05	120,65	146,05
20SU 500	43,13	133,35	146,05	133,35
21SU 525	23,88	165,10	146,05	165,10
22SU 550	23,68	146,05	209,55	146,05
23SU 575	38,18	133,35	234,95	133,35
24SU 600	48,68	133,35	234,95	133,35

^a Utilisation de la position de montage facultative dans le cas de l'espacement universel de 19 pouces.

Bibliographie

IEC 60297-3-101, *Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series – Part 3-101: Subracks and associated plug-in units (disponible en anglais uniquement)*

CEI 60917-1, *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques – Partie 1: Norme générique*

CEI 60917-2-1, *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Section 1: Spécification particulière – Dimensions pour baies et bâtis*

CEI 61587-1, *Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour la CEI 60917 et la CEI 60297 – Partie 1: Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des baies, bâtis, bacs à cartes et châssis*

CEI 61587-2, *Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour la CEI 60917 et la CEI 60297 – Partie 2: Essais sismiques pour baies et bâtis (disponible en anglais uniquement)*

CEI 61587-3, *Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour la CEI 60917 et la CEI 60297 – Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique pour les baies, les bâtis et les bacs à cartes*

LICENSED TO MECON LIMITED - RANCHI/BANGALORE.
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON LIMITED - RANCHI/BANGALORE.
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch